

T-work9000

High Thermal Conductive Gap Filler

LiPOLYのT-work9000 製品の放熱値は20.0 W/m*K、非常に高性能な高放熱シートであり、常に低い熱抵抗効果を示すことができます。また、T-work9000 は優れる圧縮性があり、ギャップを埋めることができる柔軟性を備えてので、熱を均一的に発散することはできます。

■ 製品の特性

/ 熱伝導率: 20.0 W/m*K

/ 高い圧縮率

/ 極めて低い熱抵抗性

■ 製品アプリケーション

/ CPUと放熱シンの隙間

/ PCコンポーネントと放熱シンの隙間

/ フラットパネルディスプレイ

/ パワーサプライ

/ 高速記憶装置

/ 通信設備

/ 5Gの基地局(基幹施設/設備)

/ アドバンスドチップ



■ 構造

シリーズ	特徴	製品の形
T-work9000	表面は微粘着性ありのシリコン材料	シート状、フォーミング形

■ TYPICAL PROPERTIES

PROPERTY	T-work9000	TEST METHOD	UNIT
Color	Brown	Visual	-
Surface tack 2-side/1-side	2	-	-
Thickness	Customized	ASTM D374	mm
Density	3.3	ASTM D792	g/cm ³
Hardness	65	ASTM D2240	Shore 000
TML	<0.1	By LiPOLY	%
Application temperature	-60~150	-	°C
ROHS & REACH	Compliant	-	-
COMPRESSION			
Deflection @10 psi	12	ASTM D5470 modify	%
Deflection @20 psi	27	ASTM D5470 modify	%
Deflection @30 psi	58	ASTM D5470 modify	%
Deflection @40 psi	71	ASTM D5470 modify	%
Deflection @50 psi	74	ASTM D5470 modify	%
ELECTRICAL			
Dielectric breakdown	8	ASTM D149	KV/mm
Surface resistivity	>10 ¹¹	ASTM D257	Ohm
Volume resistivity	>10 ¹⁰	ASTM D257	Ohm-m
Dielectric constant@10MHz D _k	10.5	ASTM D150	-
Dielectric constant@1GHz D _k	10.4	ASTM D150	-
Dielectric constant@1.8GHz D _k	11.2	ASTM D150	-
Dissipation factor@10MHz D _f	0.001	ASTM D150	-
Dissipation factor@1GHz D _f	0.006	ASTM D150	-
Dissipation factor@1.8GHz D _f	0.022	ASTM D150	-
THERMAL			
Thermal conductivity	20.0	ASTM D5470	W/m*K
Thermal conductivity	12.0	ISO 22007-2	W/m*K
Thermal impedance@10psi	0.110	ASTM D5470	°C-in ² / W
Thermal impedance@20psi	0.088	ASTM D5470	°C-in ² / W
Thermal impedance@30psi	0.050	ASTM D5470	°C-in ² / W
Thermal impedance@40psi	0.037	ASTM D5470	°C-in ² / W
Thermal impedance@50psi	0.031	ASTM D5470	°C-in ² / W

THERMAL IMPEDANCE & COMPRESSION

Compression Force (psi)	Thermal Impedance (°C-in²/W)			Compression (%)		
	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm
10	0.110	0.201	0.255	12	21	31
20	0.088	0.105	0.120	27	55	68
30	0.050	0.056	0.064	58	78	83
40	0.037	0.039	0.042	71	85	89
50	0.031	0.033	0.035	74	86	90

Test method: ASTM D5470

RELIABILITY

Test Property	Compression Force (psi)	70°C				
		Initial	100 hrs	250 hrs	500 hrs	1000 hrs
Thermal Resistance	10	0.110	0.111	0.112	0.112	0.113
	30	0.050	0.051	0.052	0.052	0.053
	50	0.031	0.031	0.032	0.032	0.033

Test Property	Compression Force (psi)	150°C				
		Initial	100 hrs	250 hrs	500 hrs	1000 hrs
Thermal Resistance	10	0.110	0.111	0.112	0.113	0.113
	30	0.050	0.051	0.052	0.053	0.053
	50	0.031	0.032	0.032	0.033	0.033

Test Property	Compression Force (psi)	60°C / 90%RH				
		Initial	100 hrs	250 hrs	500 hrs	1000 hrs
Thermal Resistance	10	0.110	0.111	0.112	0.113	0.113
	30	0.050	0.051	0.052	0.053	0.053
	50	0.031	0.032	0.032	0.033	0.033

Test Property	Compression Force (psi)	-40°C (30min) ↔ +125°C (30min)					
		0 Cycles	100 Cycles	200 Cycles	300 Cycles	400 Cycles	500 Cycles
Thermal Resistance	10	0.110	0.110	0.111	0.112	0.113	0.113
	30	0.050	0.050	0.051	0.052	0.052	0.053
	50	0.031	0.032	0.031	0.032	0.032	0.033

Test Property	Compression Force (psi)	Ultra Low Temperature -60°C					
		Initial	100 hrs	200 hrs	300 hrs	400 hrs	500 hrs
Thermal Resistance	10	0.110	0.110	0.111	0.110	0.111	0.110
	30	0.050	0.051	0.050	0.051	0.050	0.050
	50	0.031	0.031	0.032	0.032	0.032	0.031

Test method: ASTM D5470 , Specimen thickness = 1.0mm , Unit: °C-in²/W